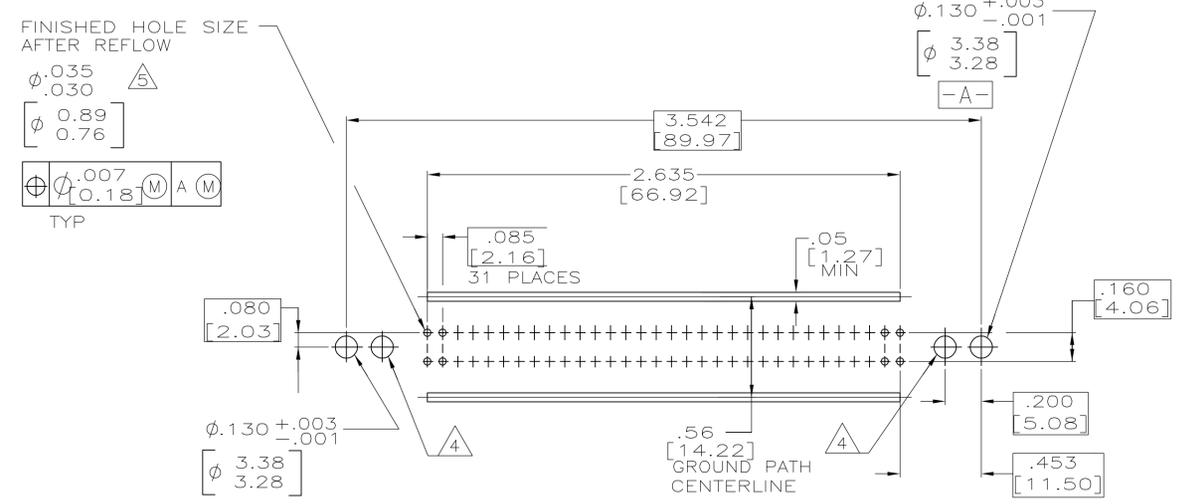
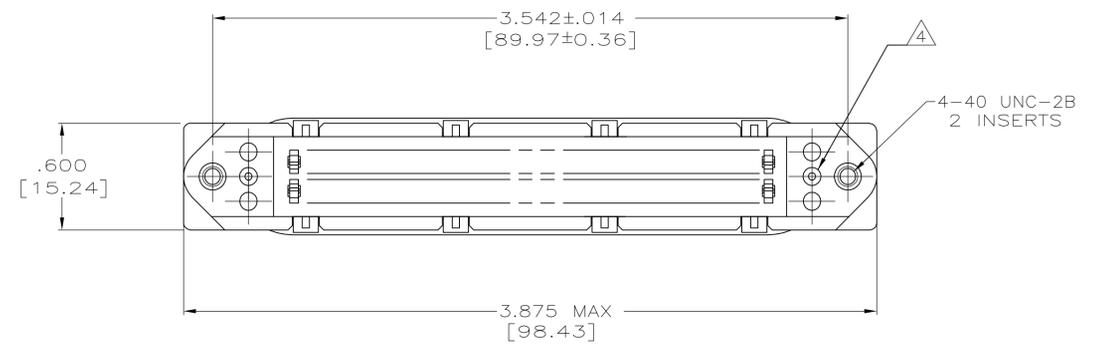
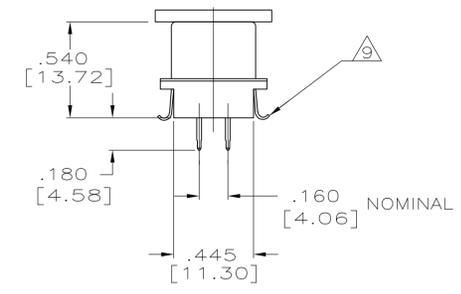
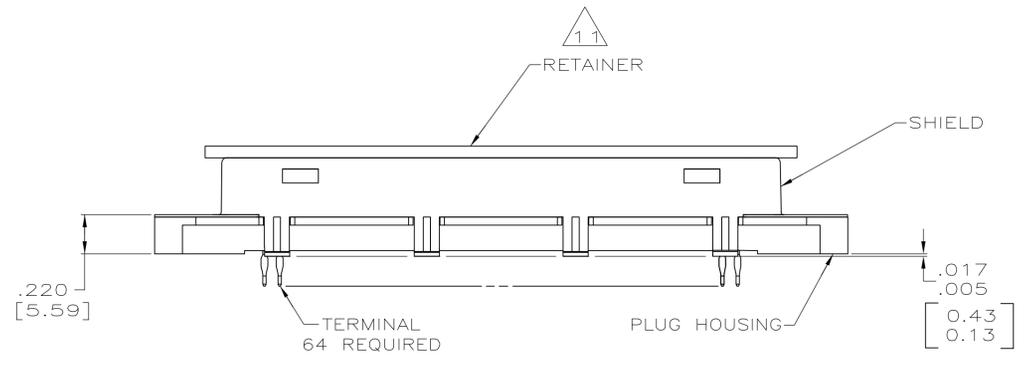
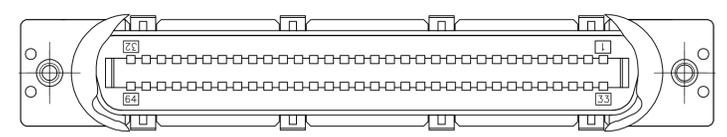


LOC		DIST		REVISIONS			
GP	00	P	L/R	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
J				REVISED PER ECO-06-025935	12/FEB/07	ZMR	WLM



PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTING DIMENSIONS

- 1. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE MAXIMUM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- 2. MATERIAL: HOUSING - POLYPHENYLENE OXIDE, BLACK.
SHIELD - CARBON STEEL PLATED WITH .000200 [5.08µm] MINIMUM NICKEL.
TERMINALS - PHOSPHOR BRONZE PLATED WITH .000030 [0.76µm] MINIMUM GOLD PLATE IN LOCALIZED PLATE AREA OVER .000050 [1.27µm] MINIMUM ELECTROLESS NICKEL.
RETAINER - POLYETHYLENE, NATURAL
INSERTS - BRASS, PLATED WITH .000100[2.54µm] MINIMUM BRIGHT ZINC.
556622-2 PLATED WITH MATTE TIN-LEAD 93-7% .000100-.000180[2.54µm-4.57µm] THICK ON ACTION PIN AREA.
- 3. THE CONTACT SURFACES OF THE TERMINALS ARE COATED WITH LUBRICANT.
- 4. OPTIONAL MOUNTING HOLE FOR SELF-TAPPING SCREW.
- 5. ALL PLATED-THRU HOLES SHALL BE PER AMP SPEC 115-6072.
- 6. FOR NON-PANEL MOUNT APPLICATIONS USE BAIL LOCK HARDWARE KIT NO. 556614-1.
- 7. CENTER-TO-CENTER SPACING OF TERMINALS IS .085 NOMINAL.
- 8. DIMENSIONS IN [] ARE MILLIMETERS.
- 9. GROUND TABS (8) PLACES.
- 10. 50 LBS MINIMUM FORCE REQUIRED TO UNSEAT CONNECTOR FROM PRINTED CIRCUIT BOARD WITHOUT USE OF HARDWARE.
- 11. RETAINER MUST REMAIN INSTALLED UNTIL AFTER CONNECTOR HAS BEEN INSERTED INTO PCB HOLES.
- 12. OBSOLETE

Sn-Pb	556622-2
Au	556622-1
PIN PLATING	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN R NELSON 10-17-89	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608
DIMENSIONS: INCHES[mm]		CHK B FOX 12-19-89	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD R NELSON 12-19-89	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, 64 POSITION, SHIELDED, ACTION PIN, WITH 4-40 HOLES
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC 108-6019	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC 114-6027	SIZE A1 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. 556622
2 PLC ± -		RESTRICTED TO	
3 PLC ± -		SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1 REV J
4 PLC ± -			
ANGLES ± -			
FINISH			
MATERIAL			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9